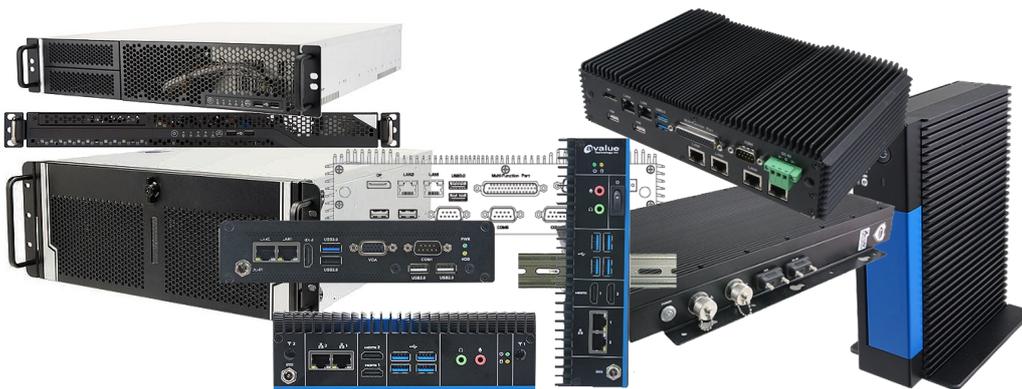




# BOX PC - Hutschienen PC - 19" Rack PC Produktübersicht

BOX PC für den lüfterlosen Dauerbetrieb  
Kompakte Mechanik mit skalierter Leistung und Befestigung



Einbaugeräte

Anbaugeräte

Großbildgeräte

**BOX PC - 19" Rack-PC**

Rugged - Tablet PC

ANDON - Anwendung

Lüfterlose Intel® Whiskey Lake U- für Hochleistungs-Lösungen

Lüfterloser Intel® 8./9. Coffee Lake Rugged Fanless <super power> Embedded System  
Erweiterter Temperaturbereich

Lüfterloser Intel® 6. Sky-Lake-U Rugged Fanless Embedded System  
Windows 10 bis 7

Intel® Celeron® J1900 -Lüfterlos - kompakt - geringe Stromaufnahme - Sensor IoT Verbindung oder Webbrowser Anwendung



**BAPCWHL**

**BAPSCFS**

**BAPCSKL**

**BAPCBy2**

Prozessor	Intel® Core™ i7-8665UE 8M / bis 4.40GHz Intel® Core™ i5-8365UE 6M / bis 4.10GHz Intel® Core™ i3-8145UE 4M / bis 3.9GHz Intel® Celeron® 4305UE 2M bis 2.00 GHz	Intel® Core™ i7-8700T 12M / bis 4GHz Intel® Core™ i5-8500T 9M/ bis 3.5 GHz Intel® Core™ i3-8100T 6M/ bis 3.1 GHz Intel® Celeron® G4900T 2M/bis 2.9GHz Intel® Core™ i7-9700TE 12M/bis 3.8GHz Intel® Core™ i5-9500TE 9M / bis 3.6GHz Intel® Core™ i3-9100TE 6M / bis 3.2GHz	Intel® Core™ i7-6600U 4M / bis 3.40 GHz Intel® Core™ i5-6300U 3M / bis 3.00 GHz Intel® Core™ i3-6100U 3M / bis 2.30 GHz Intel® Celeron® 3955U 2M / bis 2.00 GHz	Intel® Celeron® J1900 2M / bis 2.42GHz
Grafik	Intel® UHD Graphics 620/610	Intel® UHD Graphics 630	Intel® HD Graphics 520 Intel® HD Graphics 510	Intel® HD Graphics
Videosignal	2x HDMI 1.4: Max. 4096x2160@24Hz	2x HDMI 1.4: Max. 4096x2304@30Hz	2x HDMI 1.4: Max. 4096x2160@24Hz	1x VGA max.2560x1600@60Hz 1x HDMI max.1920x1200@60Hz
HDD/SSD Interface	1x 2.5" Drive Bay 7mm 1x M.22242 Key-B - Support RAID 0/1	1 x mSATA 2 x 2.5" Drive Bay Internal	1 x 2.5" Drive Bay 7mm 1x M.22242 B-Key 1x mSATA	1 x mSATA 1 x 2.5" Drive Bay
Speicher	2x 260-Pin SODIMM, bis zu 64GB DDR4 2400MHz	1x 260-Pin SODIMM, bis zu 32GB DDR4 2400/2666MHz	1x 260-Pin SODIMM bis zu 16GB DDR4 2133MHz	DDR3 2GB
AUDIO	Realtek ALC892 1x Audio Stecker für Line-Out & MIC in	Realtek ALC892 1x Audio Stecker für Line-Out & MICin	Realtek ALC892 1x Audio Stecker für Line-Out & MICin	Realtek ALC662 HD Codec 1x Audio Stecker für Line-Out & MIC in
Erweiterung	1 x M.2 Key-B, 2242/3042, PCIe, SATA, USB 3.0, USB 2.0, SIM Slot 1 x M.2 Key-E, 2230, PCIe, USB2.0,	1 x mPCIe Socket Q370 w/PCIe/SATA/USB 2.0 H310 w/SATA/USB2.0 1 x mPCIe Socket USB, Factory Option	1 x Full Size Mini PCIe mSATA 1x M.2 2242 B-Key	1x Full Size miniPCIe mSATA supported 1x Half Size miniPCIe
Ethernet	2x GbE -1 x Intel® I211AT 1 x Intel® I219LM	2x GbE -1 x Intel® I211AT 1 x Intel® I219LM	2x GbE -1 x Intel® I211AT 1 x Intel® I219LM	1x Gigabit Ethernet Realtek RTL8111E
USB	4x USB 3.0	4 x USB 3.2 w/Q370 Gen. 2, w/H310 Gen. 1	4x USB 3.0 / 2x USB 2.0	1x USB 3.0, 3x USB 2.0
COM-Port	-	2x RS-232	1x RS-232 1x RS-232/422/485 Cable & BIOS	1x RS-232/2x RS232 Option
Sicherheit	HW Monitoring Spannung und Temperatur	HW Monitoring Spannung und Temperatur	Monitoring System Temperature und Spannung autom. Takt-Drosselung	Monitoring System Temperature und Spannung autom. Takt-Drosselung
Stromversorgung	DC 12VDC Versorgung mittels externen Adapter	DC 12VDC Versorgung	12VDC bis 26VDC Versorgung	+12~26VDC verschraubten Stecker 2Pin SteckerFactory Option
Temperatur	-10°C bis 50°C mit 0.5m/s Luftbewegung - 40°C @ 95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	-10°C bis 50°C mit 0.5m/s Luftbewegung - 40°C @ 95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	-10°C bis 50°C mit 0.5m/s Luftbewegung - 40°C @ 95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	-10 ~ +45°C mit Luftzug: -10~+50°C
Abmessungen	177mm x 123mm x 55mm	212mm x 240mm x 85mm	177mm x 123mm x 50mm	175mm x 110mm x 40mm
Zubehör	optional WLAN / VESA Mount	Optional WLAN	VESA oder Din Rail kit Factory Option Option WLAN	VESA oder Din Rail kit Factory Option Option WLAN
Betriebssystem	Windows 10 / Linux	Windows 10	Windows 7 bis 10 / Linux	Windows 7 bis 10
GPIO		1 x 8-Bit GPIO		
Besonderheit	Hohe Leistung	TPM 2.0 Firmware Erweiterter Temperaturbereich	Besonders kompaktes Design TPM 2.0/1.2 Factory Option	Besonders kompaktes Design TPM 1.2 Firmware (option)

Copyright IQ Automation GmbH 2020 - Dieses Blatt wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können sich Fehler eingeschlichen haben. Bitte verzeihen Sie und informieren Sie uns, dankel

Lüfterloser Intel® BayTrail SoC Prozessor

Lüfterloser Kompakt-PC mit Intel® 6.Generation CPUs -Rugged Embedded System mit 6x LAN - Windows 10 bis 7

BOX-PC kompakt und lüfterlos rundum Schutzklasse IP65 Intel® Atom™ SoC E3845 CPU

BOX-PC mit Intel® Core™ 6./7. Generation und Celeron® CPUs mit umfangreicher I/O-Ausstattung und 3x Erweiterungssteckplätzen



QBOX-200S

BAMSLU6

BAMSBT2

BALPSKG

Prozessor	Intel® Atom™ E3825 Dual Core (1M Cache 1.33GHz)	Intel® Core™ i7-6600U, 2Core, 2.6GHz Intel® Core™ i5-6300U, 2Core, 2.4GHz Intel® Core™ i3-6100U, 2Core, 2.3GHz Intel® Celeron® 3955U, 2Core, 2.0GHz	Intel® Atom® 4-Kern E3845 Prozessor (2M Cache, 1.91 GHz)	Intel® Core™ i7-7820EQ 4-Core 3.0GHz Intel® Core™ i5-7440EQ 4-Core 2.9GHz Intel® Core™ i3-7100E 2-Core 2.9GHz Intel® Core™ i7-6600U, 2Core, 2.6GHz Intel® Core™ i5-6300U, 2Core, 2.4GHz Intel® Core™ i3-6100U, 2Core, 2.3GHz Intel® Celeron® 3955U, 2Core, 2.0GHz
Grafik	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics
Videosignal	1 HDMI 1920 x 1080@60Hz 1x VGA 2560 x 1600 @ 60Hz	1x DP: Max. resolution 4096x2304 @ 60Hz	1x VGA max. 2560x1080@60Hz	1x HDMI 1.4b: 3840x2160@30Hz, 2560x1600@30Hz 1x VGA: 2048x1536@60Hz
HDD/SSD Interface	mSATA full size microSD Steckplatz	1 x 2.5" Drive Bay 1 x M.2 (SATA)	1 x Accessible 2.5" Drive Bay 1 x Compact Flash Type I/II Socket	1 x 7+15pin SATA Vertical Connector supports 1 x 2.5" HDD/SSD
Speicher	DDR3L 1067 SODIMM bis 4B	1x 260-Pin DDR4 2133MHz SODIMM bis zu 16GB	1 x 204-pin SODIMM bis zu 8GB DDR3L 1333MHz SDRAM	2x 260-Pin DDR4 2133MHz SODIMM bis zu 32GB
AUDIO	1x Audio Realtek ALC662 Stecker für Line-Out & MIC in	Realtek ALC892 supports 2.1-CH 1x Audio Stecker für Line-Out & MIC in	1x Audio Stecker für Line-Out & MIC in	Realtek ALC892 HD Codec 1x Audio Stecker für Line-Out & MIC in
Erweiterung	1x <<micro SD 1x miniPCIe 1x SIM Card	1x 80Pin IET Interface 1 x Mini PCIe 1 x M.2 (2242/3042) B-Key, supports SATA/ PCIe1/ USB3.0	2x miniPCIe	1 x PCIe*1 slot 2 x PCI slot
Ethernet	1x GbE Realtek RTL8111G	6 x RJ45 - 1 x Intel® I211AT 1 x Intel® I219LM	1x GbE Intel® I210AT	2x Gigabit Ethernet (1 x Intel® I219LM 1 x Intel® I211AT)
USB	1x USB 3.0	4x USB 3.0	1x USB 3.0	4x USB 3.0
COM-Port	1x COM RS-232/422/485	2 x RS232 /422/485 by Jumper	1x COM (RS-485 )	4x RS232 oder 2x RS232 + 4x RS232/422/485 (Optional)
Sicherheit	HW Monitoring Spannung und Temperatur Watchdog H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec			
Stromversorgung	DC 12VDC Versorgung mittels externen Adapter	12DC bis 24VDC Versorgung	24VDC Versorgung	+12~24VDC verschraubten Stecker
Temperatur	Standard 0 °C ~ 50 °C Extended -20 °C ~ 70 °C	-20°C ~ 60°C mit Luftbewegung - 40°C @ 95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	0°C bis 60°C mit 1m/s Luftbewegung 40°C @ 95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	0 ~ +55°C mit Luftzug
Abmessungen	151 mm x 81 mm x 33 mm	240mm x 151.5mm x 60mm	239.4mm x 450 mm x 60 mm	217 (H) x 135 (W) x 220 (D) ± 0.5mm
Zubehör	optional WLAN / VESA Mount	Optional WLAN Wall mount Kit	VESA oder Din Rail kit Factory Option Option WLAN	VESA oder Din Rail kit Factory Option Option WLAN
Betriebssystem	Windows 7/ 10 / Linux	Windows 7/10 / Linux	Windows 7 bis 10	Windows 7 bis 10 / Linux
GPIO		1 x 8-Bit GPIO	1 x 8-bit GPIO (24V, 4DI, 4DO)	
Besonderheit	Kleiner kompakter BOX-PC Optional Infineon SLB 9635 TPM 1.2	TPM 2.0 Firmware Erweiterter Temperaturbereich	Rundum IP65 Lüfterlos TPM 2.0/1.2 Factory Option	Steckplätze zur Erweiterung TPM 2.0 oder TPM 1.2 (option)

Copyright IQ Automation GmbH 2020 - Dieses Blatt wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können sich Fehler eingeschlichen haben. Bitte verzeihen Sie und informieren Sie uns, dankel

Hutschienen Panel PC  
8. Generation Intel® Whiskey Lake U - 4Core UL Prozessor - Hohe Leistung im Lüfter losen Betrieb

Hutschienen Panel PC  
Lüfterloser Intel® BayTrail SoC Prozessor  
Erweiterter Temperaturbereich und viel I/O



### BAPCWHD

### BAHPBYT

Prozessor	Intel® Core™ i7-8665UE 8M / bis 4.40GHz Intel® Core™ i5-8365UE 6M / bis 4.10GHz Intel® Core™ i3-8145UE 4M / bis 3.9GHz Intel® Celeron® 4305UE 2M bis 2.00 GHz	Intel® Atom™ E3845 4-Core 2MB Cache 1.91GHz Prozessor
Grafik	Intel® UHD Graphics 620/610	Intel HD Graphic für ATOM CPUs
Videosignal	2x HDMI 1.4: Max. 4096x2160@24Hz	2x DP 2560x1080 @ 60Hz
HDD/SSD Interface	1x 2.5" Drive Bay 7mm 1x M.22242 Key-B - Support RAID 0/1	1 x CFast™ 1 x 2.5" Drive Bay (7mm HDD Restricted)
Speicher	2x 260-Pin SODIMM, bis zu 64GB DDR4 2400MHz	1 x 204-Pin DDR3L 1333MHz SO-DIMM bis zu 8 GB
AUDIO	Realtek ALC892 1x Audio Stecker für Line-Out & MIC in	Realtek ALC892 1x Audio Stecker für Line-Out & MIC in
Erweiterung	1 x M.2 Key-B, 2242/3042, PCIe, SATA, USB 3.0, USB 2.0, SIM Slot 1 x M.2 Key-E, 2230, PCIe, USB2.0,	2 x Mini PCIe 1 x HPC 80-Pin IET Interface
Ethernet	2x GbE -1 x Intel® I211AT 1 x Intel® I219LM	2x GbE Isoliert 1 x Intel® I211AT 1 x Intel® I219LM
USB	4x USB 3.1	1 x USB 3.0 3x USB 2.0
COM-Port	-	6 x RS-232/422/485
Sicherheit	HW Monitoring Spannung und Temperatur H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec.	HW Monitoring Spannung und Temperatur H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec.
Stromversorgung	DC 12VDC Versorgung Optional 24VDC Adapter	DC +12V ~ +48V (±10%), wide voltage single power input OVP, UVP, Reverse protection
Temperatur	-10°C bis 50°C mit 0.5m/s Luftbewegung - 40°C @ 95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	-40°C ~ +70°C mit Luftbewegung - 40°C @ 95% Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Abmessungen	177mm x 123mm x 55mm	140.7mm x 85mm x 163mm
Zubehör	Optional WLAN / VESA Mount	Optional WLAN
Betriebssystem	Windows 10 / Linux	Windows 7 /8/10/Linux
GPIO		1 x 20-Pin Terminal Block für 16bit GPIO (Surge Protection) Magnetic Isolation protection supports 5KV 8bit DI and 8bit DO
Besonderheit	Hohe Leistung—erweiterter Temperaturbereich	Erweiterter Temperaturbereich

Copyright IQ Automation GmbH 2020 - Dieses Blatt wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können sich Fehler eingeschlichen haben. Bitte verzeihen Sie und informieren Sie uns, dankel

**1HE Rack PC mit Intel® Skylake / Kaby Lake oder Coffee Lake Prozessoren**

**2HE Rack PC mit Intel® Skylake / Kaby Lake oder Coffee Lake Prozessoren**

**1HE Rack Server PC mit Intel® Skylake / Kaby Lake S Prozessoren 6. / 7. Generation - RAID 0/1/5/10**



**RAQ1KR1**

**RAQ1KR2**

**RAQ1KR4**

**Prozessor**  
 Intel® Core™ i7-8665UE 8M / bis 4.40GHz  
 Intel® Core™ i5-8365UE 6M / bis 4.10GHz  
 Intel® Core™ i3-8145UE 4M / bis 3.9GHz  
 Intel® Celeron® 4305UE 2M bis 2.00 GHz

Intel® Core™ i7-8700T 12M / bis 4GHz  
 Intel® Core™ i5-8500T 9M/ bis 3.5 GHz  
 Intel® Core™ i3-8100T 6M/ bis 3.1 GHz  
 Intel® Celeron® G4900T 2M/bis 2.9GHz  
 Intel® Core™ i7-9700TE 12M/bis 3.8GHz  
 Intel® Core™ i5-9500TE 9M / bis 3.6GHz  
 Intel® Core™ i3-9100TE 6M / bis 3.2GHz

Intel® Core™ i7-8700T 12M / bis 4GHz  
 Intel® Core™ i5-8500T 9M/ bis 3.5 GHz  
 Intel® Core™ i3-8100T 6M/ bis 3.1 GHz  
 Intel® Celeron® G4900T 2M/bis 2.9GHz  
 Intel® Core™ i7-9700TE 12M/bis 3.8GHz  
 Intel® Core™ i5-9500TE 9M / bis 3.6GHz  
 Intel® Core™ i3-9100TE 6M / bis 3.2GHz

Wünschen Sie eine besondere Konfiguration? Nehmen Sie mit uns Kontakt aus!

<b>Grafik</b>	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics 630	Intel® HD Graphics 630
<b>Videosignal</b>	VGA: 2048x1536@60Hz HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz, 2560 x 1600@ 30 Hz DP: 4096 x 2304 @60Hz	2x HDMI 1.4: Max. 4096x2304@30Hz	2x HDMI 1.4: Max. 4096x2304@30Hz
<b>HDD/SSD Interface</b>	2 x 3.5" Drive Bay or 1 x 2.5" + 1 x 3.5" Drive Bay - 4x SATA III	6 x 3.5" Drive Bay or 2 x 5.25" + 4 x 3.5" Drive Bay 6x SATA III - Support RAID 0, 1, 5, 10	bis zu 4x 2.5" SATA HDD/SSD (w/ RAID 0/1/5/10 für Q170) oder 1x 3.5" HDD
<b>Speicher</b>	2 x 260-pin DDR4 2400/2666MHz SO-DIMM supports up to 64GB (ECC memory supported by CPU)	4x 288-pin DDR4 2400/2666MHz DIMM supports up to 128GB(ECC memory supported by CPU)	4x 288-pin DDR4 2400/2666MHz DIMM supports up to 128GB(ECC memory supported by CPU) B
<b>AUDIO</b>	Realtek ALC892 supports 5.1-CH Line-out/Line-In / Mic-In 2x 6W Verstärker	Realtek ALC892 supports 5.1-CH Line-out/Line-In / Mic-In 2x 6W Verstärker	Realtek ALC892 supports 5.1-CH Line-out/Line-In / Mic-In 2x 6W Verstärker
<b>Erweiterung</b>	Full Height PCI-e Slot x 1 (via riser card and bracket) 1x PCI-e x16 (Support 2x PCI-e x8 Riser card for C246 PCH by jumper) 1x M.2 (2242/2260/2280) M-Key, supports Intel RST, PCI-ex4 mode SSD 1x M.2 (2230) E-Key, supports WiFi module	Half Height Low Profile PCI-e Slot x7 (250mm) 1x PCI 2x PCI-e x16 slot for 1x PCI-e x16 or 2x PCI-e x8 (By BOM option) 1x PCI-e x 4 3 x PCI-e x 1 1 x M.2 (2242/2260/2280) M-Key, supports Intel RST, PCI-ex4 mode SSD 1 x M.2 (2230) A-Key, supports WiFi module 1 x M.2 (2230) E-Key, supports WiFi module - auf Anfrage	2x mSATA/ePCIe (1x full size, 1x half size, models w/ Q170, RAK-200/202) 2x mPCIe (1x full size, 1x half size, models w/ H110, RAK-201/203) 2x PCIe8 Add-on Card Slot (Rückseite) 1x SIM Card Cage (optional)
<b>Ethernet</b>	4x LAN (RJ-45 Rückseite, 1x Intel® I219-LM, 3x Intel® I211-AT)	2x LAN (RJ-45 Rückseite, 1x Intel® I219-LM, 1x Intel® I211-AT)	2x LAN (RJ-45 Rückseite, 1x Intel® I219-LM, 1x Intel® I210-AT)
<b>USB</b>	4x USB3.0 4x USB 2.0 1x PS/2 Maus & Tastatur	7 x USB 3.0, 4 x USB 3.1 Gen.2, 2x USB 2.0 1x PS/2 Maus & Tastatur	4x USB3.0 (Type A Rückseite) 4x USB2.0 (2x Type A Front, 2x Type A Rückseite)
<b>COM-Port</b>	1x RS-232	8x RS-232, 2x RS232/422/485	2x RS-232/422/485 (DB9 Rückseite)
<b>Sicherheit</b>		HW Monitoring Spannung und Temperatur Watchdog H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec	
<b>Stromversorgung</b>	Netzteil 315W 100~240VAC	400W PS2 100-240VAC Netzteil	500W PS2 100-240Vac Netzteil
<b>Temperatur</b>	0°C bis + 45°C bei 40°C max.90% relative Luftfeuchtigkeit - nicht kondensierend	0°C bis + 45°C bei 40°C max.90% relative Luftfeuchtigkeit - nicht kondensierend	0° bis 45°C bei 40°C max.90% relative Luftfeuchtigkeit - nicht kondensierend
<b>Abmessungen</b>	250 x 482.6 x 44.4 mm oder 550 x 482.6 x 44.4 mm	550 x 482.6 x 88 mm	508 x 482.6 x 178 mm
<b>Zubehör</b>	Optional WLAN Wall mount Kit	VESA oder Din Rail kit Factory Option Option WLAN	VESA oder Din Rail kit Factory Option Option WLAN
<b>Betriebssystem</b>	Windows 7/10 / Linux	Windows 7 bis 10	Windows 7 bis 10 / Linux
<b>GPIO</b>	1 x 8-Bit GPIO	1 x 8-bit GPIO (24V, 4DI, 4DO)	
<b>Besonderheit</b>	TPM 2.0 Firmware Erweiterter Temperaturbereich	Rundum IP65 Lüfterlos TPM 2.0/1.2 Factory Option	Steckplätze zur Erweiterung TPM 2.0 oder TPM 1.2 (option)

Copyright IQ Automation GmbH 2020 - Dieses Blatt wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können sich Fehler eingeschlichen haben. Bitte verzeihen Sie uns, dankel

Germany  
**SL-Touch: Systeme GmbH** 99817 Eisenach Wartburgstrasse 1  
 Tel.: +49 3691 8829 Mail: [vertrieb@sl-touchsysteme.de](mailto:vertrieb@sl-touchsysteme.de)

Austria  
**IQ Automation GmbH** 1220 Wien Erzherzog-Karl-Strasse 131  
 Tel.: +43 1 54 55 972 0 Mail: [vertrieb@iq-automation.eu](mailto:vertrieb@iq-automation.eu)

# IQ Automation GmbH bietet Garantie!

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung bieten wir einen „Garantievertrag“ in 2 Varianten. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag, je Gerät, sorgen wir für eine rasche Verfügbarkeit der IQ Geräte, im Falle den wir nicht annehmen, dass ein Defekt auftritt. In dieser Leistung eingeschlossen sind auch Verschleißteile. Dies gilt ab der Auslieferung für 2 oder 3 Jahre, auch länger, wenn Sie dies wünschen. Der Monatsbeitrag ist abhängig von der Gerätetypen und wird, wie die Laufzeit und der geografische Servicebereich, im Garantievertrag vereinbart.

# Garantie

## Garantie I

Kostenfreie Reparatur aller Defekte, auch Verschleißteile - die dazu notwendigen Ersatzteile sind lagernd.

**Reparaturzeit max 6 Werktage!**

## Garantie II

Zusätzlich zur Leistung der Garantie I liegt ein **Ersatzgerät** bereit.

**Bei einem Defekt versenden wir unverzüglich ein Gerät.**

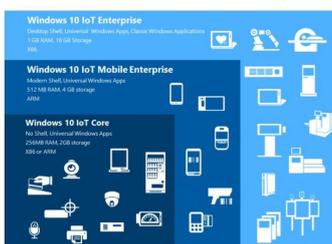
## IQ Automation GmbH

Spezielle Lösungen werden durch das modulare Gerätekonzept effizient gefertigt. **Leistung nach Anforderung ist das Konzept. Sondergerät in Serie:** Das modulare Gerätekonzept erlaubt die Anpassung an spezielle Aufgaben mit geringstem Aufwand und erspart hohe Ersatzteilkosten und Änderungsaufwand



Konstruktion - Entwicklung - Fertigung in Deutschland, Österreich und Taiwan

### The Microsoft Windows 10 IoT family



Wir empfehlen & konfigurieren

**WINDOWS 10 IoT Enterprise 2019 LTSC & SAC**



Deutschland

**SL-Touch:Systeme GmbH**  
Wartburgstrasse 1  
99817 Eisenach

Telefon +49 3691 8829 244

Mail: [vertrieb@sl-Touchsysteme.de](mailto:vertrieb@sl-Touchsysteme.de)

Österreich

**IQ Automation GmbH**  
Erzherzog-Karl-Strasse 131  
1220 Wien

Telefon +43 1 54 55 972 -0

Mail: [oesterreich@iq-automation.eu](mailto:oesterreich@iq-automation.eu)



Trotz besonderer Sorgfalt bei der Erstellung dieser Broschüre kann es vorkommen, dass sich technische Angaben geändert haben. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb. Kopierrechte alleine bei © IQ Automation GmbH 2020 V1.10